



Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

MIC5209-2.5BU

Dalies numeris	MIC5209-2.5BU	RoHS statusas	RoHS neatitinka reikalavimų
Gamintojas / Gamintojas	Micrel / Microchip Technology	Akcijų būklė	4336 pcs stock
Prekės aprašymas	IC REG LINEAR 2.5V 500MA TO263-5	Laivas iš	Hong Kong
Duomenų lapai	Cylindrical Battery Holders.pdf	Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Gaukite citatą

Spustelėkite „Gaukite citatą“ ir užpildykite visus reikalingus laukus. Mes atsakysime į jūsų prašymą per 24 valandas el. Paštu. Jei susiduriate su kokiais nors klausimais, palikite pranešimą arba el. Paštu info@global-ic.hk, ir mes kuo greičiau susisieksime su jumis.

GAUKITE CITATĄ

MIC5209-2.5BU specifikacijos

Įtampa (maks.)	0.6V @ 500mA	Įtampa - išėjimas (min. / Fiksuotas)	2.5V
Įtampa - išėjimas (maks.)	-	Įtampa - įėjimas (maks.)	16V
Tiekėjo prietaisų paketas	TO-263-5	Serija	-
Apsaugos savybės	Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity	Paketas / dėžutė	TO-263-6, D ² Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA
Paketas	Bulk	PSRR	75dB (120Hz)
Išvesties tipas	Fixed	Išvesties konfigūracija	Positive
Darbinė temperatūra	-40°C ~ 125°C	Reguliuojančiųjų skaičius	1
Montavimo tipas	Surface Mount	Dabartinis - tiekimas (maks.)	25 mA
Dabartinis - silpnas (Iq)	170 μA	Dabartinis - rezultatas	500mA
Valdymo funkcijos	Enable	Bazinis produkto numeris	MIC5209

Susijusios naujienos



„Sony“ siekia fotoaparato dronams ir robotams pramonės vartotojams
2023/09/6

IC supjaustoma dabartine impuls
2023/07/11

„Google“ slinkties ir sulankstomos. Plokite į 3.13 versiją
2023/08/30

„Reram Progress“ ataskaita
2023/04/26

Įterptasis pasaulis: „Wi-Fi 6“, „Bluetooth“ ir IEEE 802.15.4 LR-WPAN viename modulyje
2023/03/16

Minimaliai invazinis smegenų zondas jaučia vieną neuroną
2023/07/21

Energijos derliaus nuėmimo SOC pratęsia „Mouser Electronics“ interneto pasiūlymą
2023/07/4

„Schneider's Cobot“ gali pakelti 3 kg ir padėti iki 20 μm
2023/08/7

Remiamas turinys: Calterah, pirmaujanti Kinijos „MMWave IC“ teikėja
2023/09/11

„Accellera“ nustato daugialypės srities modeliavimo diskusijų datą
2023/08/22

Superkondensatorių bankai energijos kaupimui
2023/08/16

Remiamas turinys: pažangiausi puslaidininkiai
2023/09/15